CO2 ガスシールド半自動アーク溶接の溶接施工管理条件の合理化に関する研究

建築学専攻

## 建築鋼構造研究

# 1. はじめに

鋼構造建築物の溶接接合部では,溶接金属強度が母材 強度を上回ることが要求される. 溶接金属強度の支配因 子の一つである冷却時間は、CO2ガスシールド半自動ア ーク溶接の場合,入熱 HI とパス間温度 IT を管理するこ とで間接的に制御される.そのため表1に示す国土交通 大臣認定工場の性能評価基準では,490N/mm<sup>2</sup> 級鋼材の 溶接施工において,現状,溶接ワイヤに YGW18 を用い た場合, HI は 40kJ/cm 以下, IT は 350℃以下の管理値の みが規定されている.一方で,梁端接合部の完全溶込み 溶接では, 塑性変形能力を確保する上でフランジ開先を +分に溶け込ませることが重要であるため, HI≦ 30kJ/cm とした施工が望ましい<sup>1)</sup>. また,パス間温度に ついては要求性能を満足できる前提で管理値を緩和で きれば、溶接施工効率の向上も期待できると考えられる.

そこで本研究では、490N/mm<sup>2</sup>級鋼材を対象として、 溶接ワイヤに YGW18 を用い, HI≦30kJ/cm, IT≦450℃ とする溶接施工管理条件(以下,提案条件)の妥当性の 検証ならびに当該条件における合理的なパス間温度管 理方法を提示することを目的とする.

# 2. 従来条件との溶接施工効率の比較・検討 2.1 試験計画

まず,提案条件による溶接施工効率を検討するため, 溶接施工試験を実施した. 試験体形状を図1に示す. 試 験体はフランジとダイアフラムの完全溶込み溶接を模 した板継手形式試験体である.フランジ幅 Bf はフラン ジ厚trに対応するJIS 圧延H形鋼の最小幅とし,IT が上 昇しやすい条件とした.ダイアフラムの板厚 taは, tfの 2サイズアップとした. 開先形状は, 図2に示す通りレ 形開先とし、溶接姿勢は下向きである. 溶接ワイヤには YGW18 (φ1.2)を用いた. 溶接方向は全パスでアークス タート位置が同一となる一方向溶接とした.

溶接積層を図3に示す.提案条件では、図3(a)に示す 文献 2)で提示される入熱量 30kJ/cm 以下の溶接積層と し, IT の管理値は 450℃以下とした.

従来条件は、図3(b)に示す入熱量40kJ/cm以下の溶接 積層とし, IT の管理値は 350℃以下とした. なお, IT に よる待ち以外は極力溶接パス間のインターバルが生じ ないように、なるべくスラグ除去も行わずに実施した. 2.2 計測方法

溶接時には, IT を管理するため図 1 および図 2 に示 す開先肩から10mmの梁フランジ表面にて,K熱電対を 取り付けて温度を実測した.ITとは計測した温度の各溶 接パス間での最低温度である.

## 2.3 施工試験結果

温度履歴を図4に示す.提案条件と従来条件を比較す ると、各パスの温度上昇は従来条件の方が大きくなり、 管理値を超えるタイミングは従来条件の方が早くなる.

提案条件と従来条件の溶接作業時間の比較を図 5 に 示す. 溶接作業時間は溶接時間とパス間温度管理等によ

MJ23034 小野 純一郎 指導教員 浅田 勇人



る待機時間に分けて示す. 従来条件と提案条件は, 提案 条件の方が溶接パス数は多くなるものの溶接時間は同 程度となっており,IT管理に伴う待機時間は従来条件の 方が長くなっているため,結果的に溶接作業時間全体と しては、提案条件の方が20%程度短くなる.

# 3. 提案条件での溶接金属強度

### 3.1 試験計画

提案条件の溶接金属強度を調べるために、溶接金属 (DEPO)引張試験と熱伝導解析を行った. 試験体形状は 図1同様の板継手試験体である.対象とするフランジ厚 trは通常の建築鉄骨で用いられる 12~40mm とした.

#### 3.2 熱伝導解析

溶接金属強度の影響因子の一つである冷却時間を定 量的に求めるため, 汎用解析プログラム Abaqus ver.2022 を用いた非定常熱伝導解析を行った.解析モデルを図6 に、溶接部形状の例を図7に示す.

解析と実験の温度履歴の比較を図8に示す.解析は温 度測定点の温度履歴を精度良く追跡できている.

#### 3.3 溶接金属強度の推定方法

解析により得られた冷却時間 T8/5を用いて溶接金属強 度(引張強さ σ<sub>u</sub>)を推定する.ここでは, 文献 3)で提案 されている T8/5 と溶接金属の炭素当量 Ceq を変数とした 式(3)を用いる.

$$\sigma_u = -C_{eq}(242\log_{10}(T_{8/5}) - 1260) + 276 \text{ (N/mm^2)}$$
(1)

# 3.4 引張試験結果に対する推定精度

DEPOの引張試験結果と解析で求められた T8/5 によっ て推定した  $\sigma_u$ の比較を図 9 に示す.実験値の  $\sigma_u$ は,溶 接金属の要求強度である母材の規格下限値490N/mm<sup>2</sup>を いずれも上回っている.実験値と推定値の差は3%程度 であり, Guを式(1)と解析結果の T8/5 を用いることで精度 良く評価できていることがわかる.

#### 3.5 実現可能な強度範囲の推定

使用する溶接ワイヤの化学成分のばらつきを考慮し て提案条件の実現可能強度を明らかにするため,過去の YGW18 による DEPO の化学成分分析結果を踏まえて, 提案条件による実現可能強度を検討する. 溶接部全体お よび破壊起点となる溶接止端部形成パス(図7参照)の 冷却時間  $T_{8/5}$  と, (1)式により推定した引張強さ  $\sigma_u$ の関 係を図 10 に示す. ここでは, DEPO の炭素当量 Ceg を(1) 式の適用範囲である最大・最小値を適用した場合の結果 を示す.また図中には本実験結果のCeqを用いた場合の 推定値も併せてプロットしている.図10より, Ceg が最 小値(=0.284%)で, 且つ提案条件による T8/5の上限値とな る場合でも,要求強度=490N/mm<sup>2</sup>を上回っていることが わかる. つまり, 化学成分のばらつきを考慮しても, 提 案条件における溶接部は要求性能を満足できるものと 言える.

#### 4. 合理的なパス間温度管理方法の提案

#### 4.1 管理方法

現状の溶接施工では IT を、各パスのアークスタート 時に写真1 に示すように接触式温度計などで温度を計 測して管理しており,パス間温度が管理値を超えると逐 次温度を確認しながら管理値内に収まるまで待機しな ければならない. このような温度計測による管理を不要 とするため、本研究では適正なタイミングでスラグ除去 施工を鑑みて柱梁仕口を部分的にモデル化した解析モ デルを用いる.インターバルを設けるタイミングは図12 に示す赤色の層であり、 $t_f$ =19mm 以下では最終層前、 $t_f$ =22mm では3パスと最終層前, ty=25mm 以上では4パ ス毎と最終層前とした. インターバル時間は 120 秒, 90 秒,60秒の3通りとし、その他のパス間ではインター バルを 0 秒とした. インターバル時間ごとの最大 IT の 比較を図 13 に示す. 120 秒および 90 秒のインターバル では、いずれの試験体でも最大 IT は管理値 450℃以内 に収まっている. 一方で, 60 秒の場合では, tf=32mm 以 上は管理値程度に収まっているが、tr=19~28mmでは管 理値を 20℃程度上回っている. つまり, 所定の層で 90 秒以上のインターバルを設ければ,温度計測を不要とし し IT を管理値以下にとどめることが可能となる.

# 4.2 提案条件におけるパス間温度管理方法の提示 提案条件における IT の管理方法を以下に提示する.

- ① 溶接積層は文献 2)の積層を適用する
- ② tf=19mm 以下では最終層前, tf=22mm では 3 パス と最終層前, tf=25mm 以上では4パス毎と最終層前 でそれぞれ 90 秒以上のインターバルを設ける
- 5. まとめ
- (1) 提案条件の溶接作業時間は、従来条件に比べて 20% 程度短縮される.
- (2) 提案条件による溶接金属強度は、YGW18の化学成 分のばらつきを考慮しても,要求強度(=490N/mm<sup>2</sup>) を満足できる.
- (3) 提案条件における合理的なパス間温度管理方法を 提示した.
- 参考文献 1) 井口他:断面形状が異なる柱に鋼製エンドタブを用いて溶接接合された梁の塑性変形能力,鋼構造論文集,第12巻,第48号,pp.39-H h された梁い。 15 2005.12 ペープ
- 43,2005.12 兵庫県鉄工建設業協同組合・神戸大学鋼構造研究室:「平成 14 年 度中小企業活路開拓調査・実現化事業」共同研究成果報告書パス 間温度及び入熱が溶接施工効率に与える影響,平成 15 年 5 月 西田他:冷却時間と化学成分を考慮した YGW18 を用いる場合の 溶接金属の強度評価式,鋼構造論文集,第 14 巻,第 53 号, pp.33-49 20072 2)

3) 48. 2007.3 溶接止端部

溶接金属

ダイアフラム

形成パス

32

破壞起点

25

